

新北市政府教育局 函

地址：220242新北市板橋區中山路1段161號21樓
承辦人：姜禮德
電話：(02)29603456 分機2792
傳真：(02)29602334
電子信箱：ah0630@ntpc.gov.tw



235

新北市中和區中山路二段419號6樓

受文者：台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會

發文日期：中華民國113年3月28日
發文字號：新北教技字第1130579632號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明三、八

主旨：有關本局辦理「新北市113年度積體電路應用教師研習計畫-電子元件拆錫」，請學校公告並鼓勵教師參加，本局同意核予參加教師公（差）假暨課務排代，請查照。

說明：

- 一、為提升高中職教師積體電路應用領域的專業職能並能提供及輔導學生學習積體電路應用，以促進新北市技職產官學共同培育半導體產業人才。
- 二、參加對象：新北市公私立技術型高中、綜合高中及高中教師，對本研習主題有興趣之教師，皆可報名參加。
- 三、課程日期：本研習共2梯次，每梯次2天，請教師擇1梯次報名，課程日期、內容及報名表單QR-code，詳見附件1。
- 四、課程地點：亞東科技大學有庠大樓9樓 嵌入式系統能力認證中心(10903室)（地址：新北市板橋區四川路二段58號）。研習無提供停車位，建議搭乘捷運至亞東醫院站下車步行5分鐘可達校園。
- 五、活動網址：<https://www.temi.org.tw/news/view/382/>
- 六、報名方式：每梯課程培訓名額30名為限，報名時間由即日起至113年4月23日(星期二)及額滿為止。若各場次報名人數未達總該梯報名人數一半，將於活動網址及回覆教師e-mail通



知公告延期或取消辦理。網路報名表單連結：
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkiwX09_J_YfvrhdDrnrPJiky7L8QVxv6pJwoSFXNx0moV-g/viewform?usp=sf_link。

- 七、研習全程參與之教師核發12小時研習時數，本局同意核予公(差)假及課務排代方式參加研習。
- 八、授課說明：由於課程內容相當充實，請參與課程的學員務必全程參與課程；並準時到課以跟上進度，參與課程教師自備手工具，請見附件2。
- 九、研習相關問題可於上班時間洽詢台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會李思萱專員，電話(02)2223-9560#210或承辦學校淡水商工控制科施至舜主任，電話(02)2620-3930#233。

正本：新北市各公私立高中職

副本：新北市立淡水高級商工職業學校 控制科施至舜主任、台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會

本案依分層負責規定授權業務主管決行

